

邀 请 函

2006'西安半导体行业人才招聘会

2006年10月20—21日（周五—周六）

西安电子科技大学太白路校区体育馆

_____:

目前，半导体行业的发展十分迅猛，根据预测，未来3-5年，中国还会新建约20条半导体生产线及若干条后道封测生产线。

为了给中国半导体企业提供更多的服务承诺，国际半导体设备及材料协会（SEMI）将携手陕西集成电路行业协会（SICA）与西安市集成电路产业发展中心（XAIC）共同举办“2006'西安半导体行业人才招聘会”，旨在吸引更多专业人才及微电子领域的高校应届毕业生，加入半导体产业队伍。

主办单位 国际半导体设备及材料协会（SEMI）、 陕西集成电路行业协会（SICA）、
西安市集成电路产业发展中心（XAIC）

协办单位 西安电子科技大学

支持单位 西安交通大学、西北工业大学、西北大学、西安理工大学、陕西科技大学、
西安邮电学院、西安科技大学、西安工业大学

展位设置与费用

展位设置规格：3m x 5m。每个展位设有一个3m x 2m的招聘摊位外，另设有一3m x 3m的洽谈区（见附件4），并备有220V电源。展位区与洽谈区各提供一张桌子和两把椅子。若需要增加，请在参展申请表（见附件3）中予以注明。

费用合计：5000元（含展位费，3人市内交通、工作午餐及饮用水、信息发布等费用）

参会人员交通与住宿

西安大唐芙蓉园芳林苑酒店（五星级）或 西安樱豪商务酒店（四星级）

上述酒店仅供参会人员选择，住宿费用自理。（酒店预订见附件5）。另，招聘会场与酒店之间设有定时交通车方便参会人员搭乘。

参会方法

请将参会申请表（见附件3）完整填写后，于2006年9月20日前传真至主办单位。我们将及时把展位确认函回传，贵单位请按确认函要求将展位费用汇至以下指定帐户，以便最终确认展位。收款票据将在款到后一周内邮寄给指定联系人。

户 名：西安市集成电路产业发展中心
开户行：交通银行西安分行软件园支行
帐 号：611301134018001258570

联系方式

SEMI
赵方灵
电话： 021-64485666 分机 212
传真： 021-64480909
地址： 上海市虹桥路 3 号
港汇中心 2 座 2601 室
Email: jzhao@semi.org

SICA、XAIC
张耘、赵辉
电话： 029-88328230 分机 8011、8012
传真： 029-88316024
地址： 西安市高新六路 38 号
腾飞创新中心 A-2-9
Email: zhangyun@xaic.com.cn,
Zhaohui@xaic.com.cn

诚挚期待着贵公司的参与！

国际半导体设备及材料协会 (SEMI)
陕西集成电路行业协会 (SICA)
西安市集成电路产业发展中心 (XAIC)

2006 年 8 月 11 日

附件 1: 2006 西安微电子产业与人才供给情况简介
附件 2: 主办单位简介
附件 3: 参会申请表
附件 4: 招聘展位与洽谈区平面图
附件 5: 日程安排
附件 6: 酒店预订表

<附件 1>

2006 西安微电子产业与人才供给情况简介

西安一直是中国微电子领域的主要科研、试制与教育基地之一。目前，从事半导体技术研究的机构有 9 个，设计企业 38 家，硅材料与半导体装备制造企业 12 家，半导体制造与封测企业 10 家，专业测试中心 2 个；聚集了各类专业技术研究人员与工程师约 4100 余人，其中包含中国科学院院士 2 人，高级技术专家 20 余人。

西安地区从事与微电子产业相关专业的高等教育单位约占全国的五分之一。从事与微电子相关的各类科研与教学等技术人员约占全国的六分之一，技术后备人才资源丰富。

据不完全统计，西安地区现有 7 所国立高等院校设有微电子相关专业，包括西安交通大学、西安电子科技大学、西北工业大学、西安理工大学、西北大学、西安邮电学院和西安科技大学等，所涉及的主要专业包括：微电子学、微电子技术、微电子与固体电子学、集成电路设计、电子科学与技术、电子信息工程、微系统结构与集成技术、电力电子器件与功率集成、电路与系统、计算机与通信、自动控制、信息与通信系统、精密仪器技术、机电一体化、微波通信技术、光电子工程、材料工程、软件工程、微机电工程等。

在教育部和科技部批准的全国 15 个“国家集成电路人才培养基地”中，西安占 3 所院校，分别是西安电子科技大学、西安交通大学和西北工业大学。

据对上述七所大学与长安大学、西安工业大学和陕西科技大学等 10 所国立大学的统计，部分相关专业在校生分布见下表。

专业领域	大专生(人)	本科生(人)	硕、博研究生(人)	合计
微电子	512	5465	1758	7735
通信工程	/	7039	2114	9153
电子工程	/	12427	1592	14019
计算机	/	8384	2999	11383
软件工程	/	3992	842	4834
自动控制	/	9528	1498	11026
机电一体化	/	12556	2945	15501
材料工程	/	4361	2200	6561
光电子工程	/	2535	503	3038
合计	512	66287	16451	83250

<附件 2>

2006' 西安半导体行业人才招聘会 主办单位简介

国际半导体设备及材料协会 (SEMI)

SEMI 是一个全球高科技领域专业行业协会，创立于 1970 年，拥有会员公司 2500 多家，会员系从事半导体和平面显示等方面的开发、生产和技术供应的公司。据统计，2005 年全球半导体和平板显示的设备及材料销售收入已达到 930 亿美元，SEMI 已成为全球最大的半导体和平板显示产业的非营利性协会。SEMI 在全世界微电子主要生产地区北美、欧洲、俄罗斯、日本和亚太地区开设了 11 个代表处。SEMI 的主要宗旨是协助会员公司开拓世界市场机会，加强与客户、工业界、政府和企业领导人之间的联系。SEMI 由一个很活跃的董事会领导，董事会成员由产业界领导人组成，代表不同地区和不同规模的公司。作为一个中立的产业界组织，SEMI 探讨的问题不分国界，而是为了推动全球产业的发展。

SEMI 对中国微电子产业的发展有着长期承诺，在中国与这些全球技术公司发展关系方面，SEMI 处于独立的地位。SEMI China 是 SEMI 在中国的常驻机构，其使命是服务 SEMI 在中国的会员，促进中国产业的发展。SEMI 正在加速发展对中国的业务，促进外国厂商进入发展中的中国设备和材料市场，以支持中国在微电子等高科技基础方面的进步。

陕西集成电路行业协会 (SICA)

SICA 成立于 2004 年 9 月，是由陕西地区从事集成电路设计、生产加工、测试、设备与硅材料制造等单位及个人自愿结成的全省性、行业性、非营利性的社会组织，是经陕西省民政厅批准设立的具有独立法人资格的民间团体，接受陕西省信息产业厅的业务指导与行业管理。旨在维护行业利益，促进产业发展，开发优势资源，提升会员竞争力。

SICA 已经成为政府产业政策、发展战略和对策研究的平台，技术、管理、市场、人才等要素交流与合作的平台，政府与企业、企业与企业之间资源整合的平台，知识产权保护与推广的平台，并将与 XAIC 携手，共同推进西安集成电路产业的发展。

西安市集成电路产业发展中心 (XAIC)

XAIC 成立于 2000 年，是西安市科学技术局直属事业单位，旨在“组织、协调、引导、推进”西安集成电路产业的发展，并承担“国家集成电路西安产业化基地”的建设、管理与服务工作。

XAIC 已经成为西安市政府 IC 产业服务与政策落实的平台、产业技术支撑与企业孵化的平台、重大项目招商引智与咨询的平台，并将不遗余力地促进西安 IC 产业做大做强。

<附件 3>

2006' 西安半导体行业人才招聘会 参会申请表

APPLICATION FORM

(报名截止日期 2006 年 9 月 20 日)

2006 年 10 月 20-21 日 (周五-周六)

西安电子科技大学太白路校区体育馆

I 参会企业信息 Exhibitor Information

所有与展会有关的资料和信息都邮寄到以下地址，故请参展厂商务必正确填写。请填写街道地址，勿使用邮政信箱。

中英文公司名称 Company Name (English/Chinese)

街道地址 Street Address

城市/省 City/State

邮编 Postal Code

联系人 Contact

职务 Title

电话 Telephone

传真 Facsimile

电子邮件 Email

网站 Website

其他联系人 Other Contact

如有必要请附上其他联络信息

Please attach any additional contact information if necessary

II 展位说明 Booth Setup

- 展位规格 (3mx5m)，设有 3mx2m 展位区和 3mx3m 洽谈区
- 展位区与洽谈区各提供一张招聘桌和两把椅子
- 参会企业均可获得免费两张海报
- 配备 220V 电源
- 需要增加桌椅或者 AV 设备等，请在报名时向主办单位特别注明。
- 展位成本：5000 元/个 (含展位费，3 人市内交通、工作午餐及饮用水、信息发布等费用)
- 需要展位数量 _____

请将申请表完整填写后传真至主办单位。我们将及时把展位确认通函知传真至贵单位，贵单位请按展位确认函要求将展位费用汇至指定帐户，以便最终确认展位。收款票据将在款到后一周内邮寄给指定联系人。
(报名截止日期 2006 年 9 月 20 日)

请传真至
021-64480909

SEMI 中国办公室
赵方灵 收

III 付款信息 Payment Information

银行汇款和支票均可接受，如以人民币以外的其他货币付款，请按付款当日银行汇率进行换算，款项请汇至如下账号：

户 名：西安市集成电路产业发展中心
开户行：交通银行西安分行软件园支行
帐 号：611301134018001258570

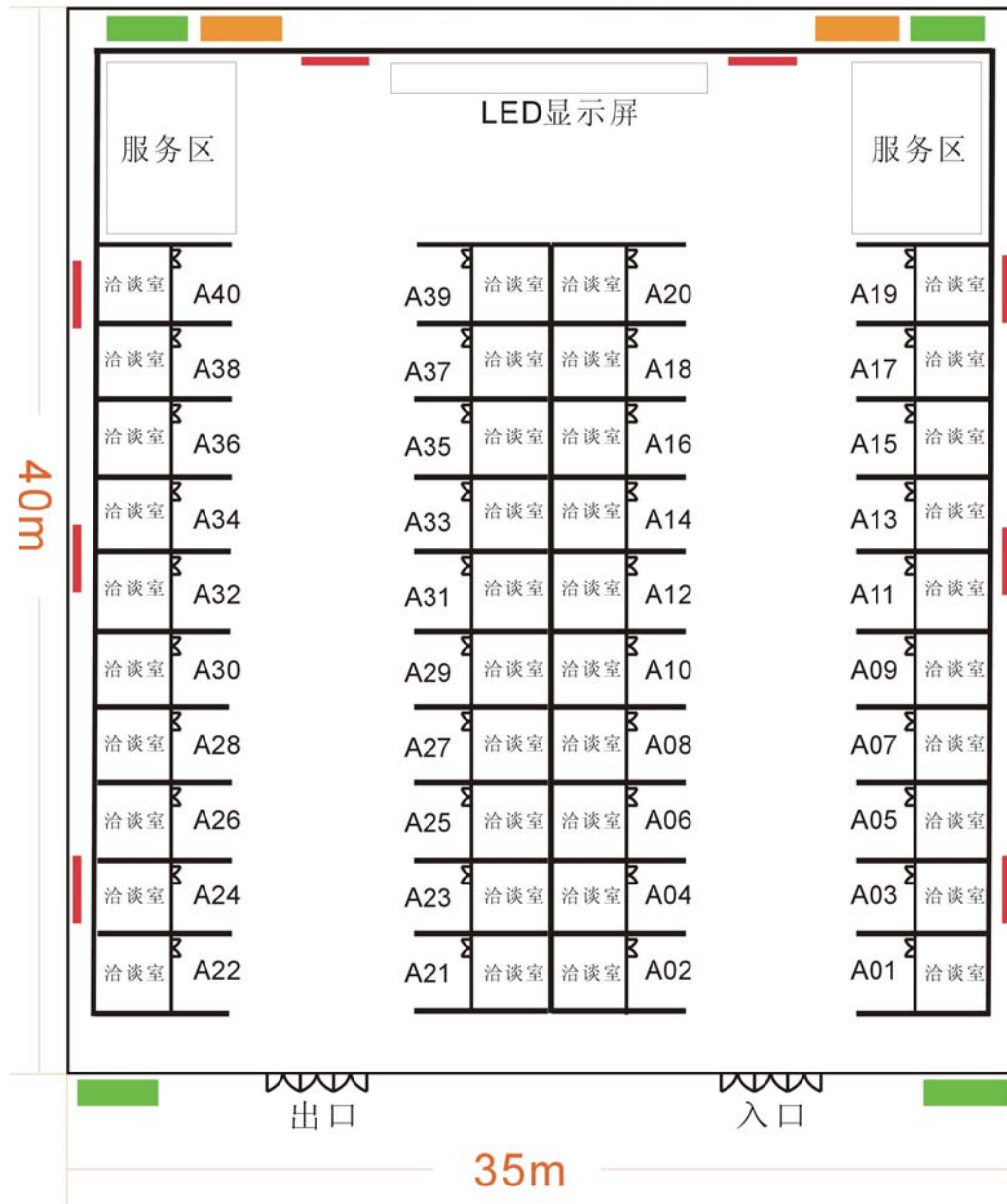
IV 签名 Signature

签章：_____

日期：_____

<附件 4>

2006' 西安半导体行业人才招聘会
招聘展位与洽谈区平面图



<附件 5>

2006' 西安半导体行业人才招聘会 日程安排

10月19日

10:00-22:00	接机	西安咸阳国际机场
14:00-20:00	参展商布展	西安电子科技大学体育馆

10月20日

08:20-08:30	酒店大堂外乘车	大唐芙蓉园芳林苑酒店 樱豪商务酒店
09:00-12:00	招聘会、专场讲座与论坛	西安电子科技大学体育馆/图书馆
12:00-13:00	工作午餐	
13:00-16:00	招聘会、专场讲座与论坛	西安电子科技大学体育馆/图书馆
16:30-17:30	游览大雁塔广场	大雁塔
18:00-19:30	招待晚宴	大堂芙蓉园御宴宫
19:40-21:40	游皇家园林、观水幕电影等	大堂芙蓉园
21:40-22:10	乘车返回宾馆	大堂芙蓉园西门

10月21日

08:20-08:30	酒店大堂外乘车	大唐芙蓉园芳林苑酒店 樱豪商务酒店
09:00-12:00	招聘会、专场讲座与论坛	西安电子科技大学体育馆/图书馆
12:00-13:00	工作午餐	
13:00-16:00	招聘会、专场讲座与论坛	西安电子科技大学体育馆/图书馆
16:30-18:00	参观西安高新区	高新区管委会
18:30-20:30	特色招待晚宴	西安饭庄/杂粮食府
20:40-21:00	乘车返回宾馆	杂粮食府门口

10月22日

08:00-16:00	西线一日游：法门寺、乾陵等，午餐：关中民俗风情园 东线一日游：秦兵马俑、华清池等，午餐：待定	
08:00-17:00	送机	大唐芙蓉园芳林苑酒店 樱豪商务酒店

注意事项

- 请提前告知主办单位航班起降时间，方便集中安排免费接机车辆。
- 主办单位组织安排一日游活动，参会企业每家仅限 2 人报名。如有增加人数，当地旅行社将收取每人 300 元。

<附件 6>

2006' 西安半导体行业人才招聘会 酒店预订表

截止日期: 2006 年 9 月 20 日

请完整填写后传真至:

SEMI 中国办公室

联系人: 赵方灵 先生

电话: 021-64485666

传真: 021-64480909

Email: izhao@semi.org

公司: _____

联系人: _____ 邮件: _____

电话: _____ 传真: _____

此表格必须由招聘单位填妥并回传。如果不需要此项服务,请在报名申请展位时通知主办单位。

特惠房价

大唐芙蓉园芳林苑酒店(五星级)

房间类型: 标准双人间(含早餐) ---- 人民币 400.00/天

樱豪商务酒店(四星级)

房间类型: 标准双人间(不含早餐) ---- 人民币 260.00/天
 早餐每位人民币 36 元

房间预订数量 _____ 备注 _____

客人名单

1. 姓名: _____ 入住/离店日期: _____

2. 姓名: _____ 入住/离店日期: _____

3. 姓名: _____ 入住/离店日期: _____

4. 姓名: _____ 入住/离店日期: _____

备注

- 如需取消或更正房间预订,必须在 72 小时前提出。否则,酒店将收取一晚房费作为延迟取消的赔偿。
- 如客人在到达日期没有入住酒店,酒店仍将收取一晚房费。
- 展商或观众需通过主办单位预定房间,方可享受以上特惠房价。
- 如需团队预订,请附上客人名单。

是否需要主办单位安排接机服务 否 是 到达日期: _____ 航班: _____ 到达时间: _____

酒店房间预订保证 Visa / Master 卡 AMEX 卡 JCB 卡 或其它 _____

卡主姓名: _____ 卡号: _____ 到期日: _____

签章: _____ 日期: _____